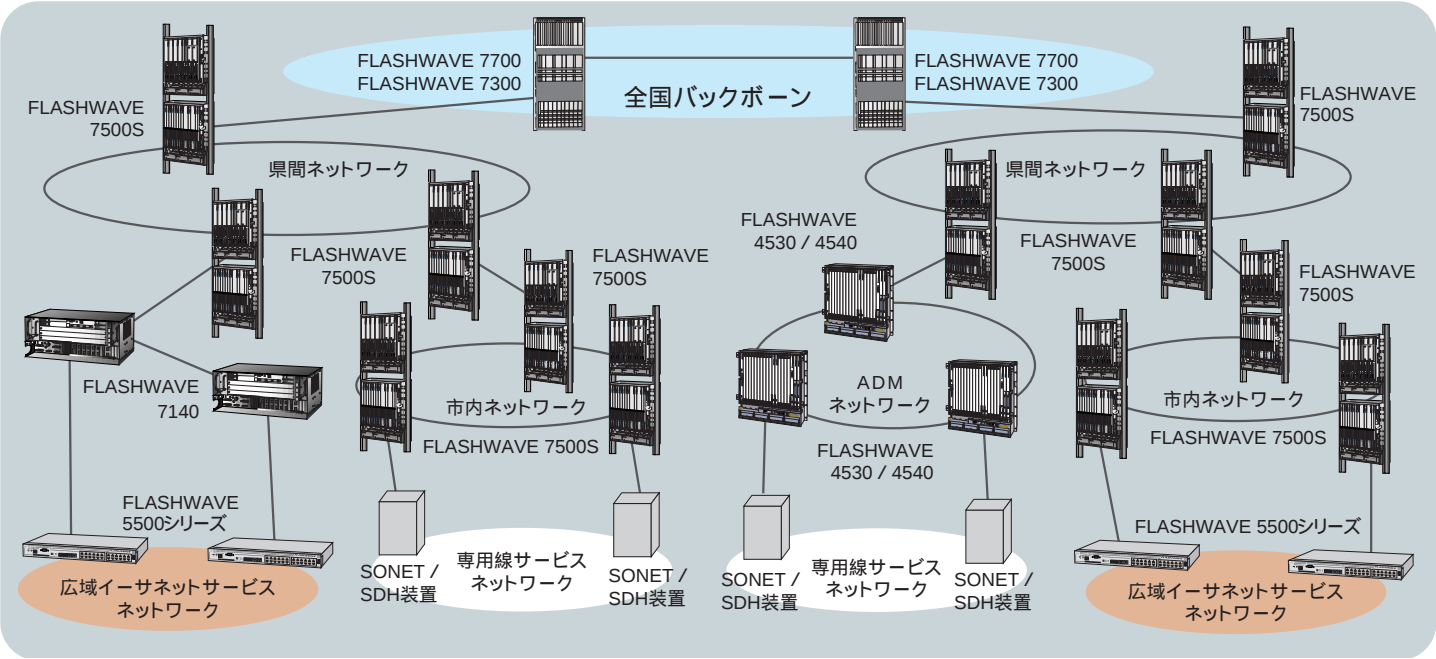


FLASHWAVE 7000シリーズ

小容量から大容量までの伝送を可能にするWDMシステム

FLASHWAVE 7000シリーズは光信号を多重化して、1本の光ファイバーケーブルで数十メガからテラビット級の情報を伝送できるWDM(高密度波長分割多重方式)システムです。最大176波長多重可能なモデルから8波長までの小容量タイプまでのラインナップを揃えております。

装置の信頼性や保守運用性に優れており、通信キャリアのバックボーンネットワークや社会システムなど高信頼 / 高品質な通信がもとめられるネットワークに最適なシステムです。



特 長

■FLASHWAVE 7700(波長多重分離部 / アンプ部架) / FLASHWAVE 7300(インターフェースカード実装架)

- 最大1.76Tbps伝送可能なバックボーン向けDWDM
- 最大176波 (C-Band 88波、L-Band 88波) の多重化伝送が可能です。
- 回線冗長機能「LightGuard」
- 中継回線に障害発生時、中継回線を現用系から予備系へ50msで切り替え可能です。これによりキャリアグレードの品質回線の確保を実現します。
- 多様なインターフェースカードを提供
- イーサ系インターフェースからSDH / SONET系インターフェースまで幅広くサポートしております。
- 1枚のインターフェースカードで、2.5Gbps×4ポート / 1Gbps×8ポートの高密度実装が可能なインターフェースカード(Muxponder)も提供しております。

■FLASHWAVE 7500S

- 県内 / 市内ネットワークの大容量化に対応したDWDMシステム
- 最大32波 (C-Band 16波 / 32波、L-Band 16波 / 32波) の多重化伝送が可能です。
- 保守作業の効率化を実現する高い運用性
- R-OADM (Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer)機能により、回線設定の変更作業をオペレーション端末から遠隔操作により可能です。これにより、収容変更や障害時の迂回経路の構築といった回線設定を行うことができます。
- 自動光レベル調整機能により、回線増設時の光レベル測定や減衰器挿入といった時間とスキルの必要な作業が不要となり、スタートアップ時間、障害復旧時間を大幅に短縮します。
- 多様なインターフェースカードを提供
- イーサ系インターフェースからSDH / SONET系インターフェースまで幅広くサポートしております。
- 1枚のインターフェースカードで、2.5Gbps×4ポート / 1Gbps×8ポートの高密度実装が可能なインターフェースカード(Muxponder)も提供しております。
- 中継回線冗長機能「OUPSR (Optical Unidirectional Path Switched Ring)」
- 中継回線に障害発生時、中継回線を現用系から予備系へ50msで切り替え可能です。これにより、キャリアグレードの回線品質の確保を実現します。

■FLASHWAVE 7140

- 最大20Gbps伝送が可能な小容量モデル
- 最大8波 (C-Band 8波) の多重化伝送が可能です。
- スケラブル構成
- 本体は、基本部 (1~4回線実装) と増設部 (5~8回線) に分かれたスケラブル構成となっています。
- 一芯双方対応
- 光ファイバー一芯双方モデルの提供により、光ファイバーコストの削減が可能です。

大容量WDM



FLASHWAVE 7700 FLASHWAVE 7300

- 最大伝送速度:
320Gbps (C-Band 16波、32波
L-Band 16波、32波)
- 伝送距離:最大1200km

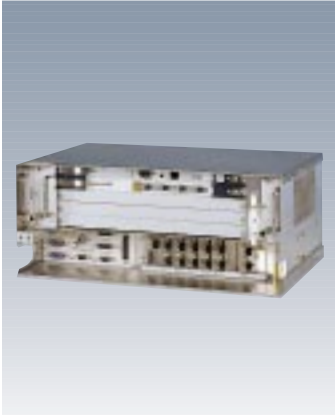
中容量WDM



FLASHWAVE 7500S

- 最大伝送速度:
20Gbps (C-Band 8波)
- 伝送距離:最大600km

小容量WDM



FLASHWAVE 7140

- 最大伝送速度:
20Gbps (C-Band 8波)
- 伝送距離:300km

製品名		FLASHWAVE 7700 / 7300	FLASHWAVE 7500S	FLASHWAVE 7140
最大波長数		C-Band88波 / L-Band88波	C-Band32波 / L-Band32波	2芯片方向:C-Band8波 / 1芯双方向:C-Band4波
最大伝送容量		1.76Tbps(10Gbps×176波)	320Gbps(10Gbps×32波)	20Gbps(2.5Gbps×8波)
波長配置		50GHz grid	100GHz grid	200GHz grid
物理トポロジ		Point-to-point、Linear Add / Drop、Ring、Open-Ring	Point-to-point、Linear Add / Drop、Ring	Point-to-point
光バストポロジ		スター、メッシュ		
リング内最大ノード数		—	16ノード	—
最大リング長		—	600km	—
最大伝送距離(リング長)		最大1200km(ラマンAMP使用)	600km	300km
ノード間伝送方式		2芯片方向伝送	2芯片方向伝送	2芯片方向伝送 / 1芯双方向伝送
ファイバー種別		SMF(ITU-T G.652)、 DSF(ITU-T G.653)、NZ-DSF	SMF(ITU-T G.652)、DSF(ITU-T G.653)	SMF(ITU-T G.652)、 DSF(ITU-T G.653)
リンクバジェット		最大33.8dB	最大37dB(C-Band)、30dB(L-Band)	最大39dB(with OSC37dB)
インターフェース種別		・STM-64 / OC-192(SR-1)、10GbE WAN-PHY(LW) ・STM-64 / OC-192(IR-2)、10GbE WAN-PHY(EW) ・10GbE LAN-PHY(LR) ・10GbE LAN-PHY(ER) ・GbE(SX / LX)×8 Muxponder ・STM-16 / OC-48(SR-1 / LR-1)×4 Muxponder ・REG(10.7G)、REG(11.1G)	・STM-64 / OC-192(SR-1)、10GbE WAN-PHY(LW) ・STM-64 / OC-192(IR-2)、10GbE WAN-PHY(EW) ・STM-64 / OC-192(LR-2) ・10GbE LAN-PHY(LR) ・10GbE LAN-PHY(ER) ・STM-16 / OC-48(SR-1)&155Mbps ~ 2.5Gbpsマルチレート ・STM-16 / OC-48(IR-1)&1Gbps ~ 2.5Gbpsマルチレート ・GbE(SX / LX)×8 Muxponder ・STM-16 / OC-48(SR-1 / IR-1 / LR-1 / LR-2)×4 Muxponder	・STM-16 / OC-48(I-16、L-16.1) ・STM-4 / OC-12(I-4) ・STM-1 / OC-3(I-1) ・GbE(SX / LX)
OADM種別		F-OADM (グラススルー)	R-OADM / F-OADM	—
R-OADM機能		—	1 : 1接続 / 1 : N接続	—
プロテクション機能		LightGuard	Unprotected、OUPSR	—
中継機能		ILA用品対応	ILA用品対応	ILA用品対応
ユーザーチャンネル		—	10BASE-T×1ch	10BASE-T×1ch
諸元	外形寸法(W.D.H)	657×300×2133.6mm(1架あたり)	基本シェルフ / 拡張シェルフ: 482×285×578mm	基本シェルフ / 拡張シェルフ:434×294×177mm OSC / ILA / SVU-Lユニット:434×294×88.5mm
	19 インチラック (ピッチ数)	(23インチラック搭載)	基本シェルフ / 拡張シェルフ:13U (19インチラック搭載)	基本シェルフ / 拡張シェルフ:4U OSC / ILA / SVU-Lユニット:2U (19インチラック搭載用品別途手配)
	質量	70kg / シェルフ 以下	60kg / シェルフ 以下	17kg / シェルフ 以下
	電源	DC-42V ~ DC-53V(2系統受電)	DC-42V ~ DC-55V(2系統受電)	DC-42V ~ DC-53V(2系統受電)
	消費電力	WDM部:1,430W以下(176波最大構成時) Transponder部:5,470W以下(176波最大構成時)	基本シェルフ / 拡張シェルフ:820W以下	基本シェルフ / 拡張シェルフ:105W以下 OFA:24W以下、ILA:24W以下 OSC:15W以下、SVU-L:30W以下
	発熱量	WDM部:5,150KJ / h(176波時最大構成) Transponder部:20,000KJ / h(176波最大構成時)	2,950KJ / h以下(1シェルフあたり)	380KJ / h以下(1シェルフあたり)
	環境条件	10 ~ 40 、 20 ~ 80%	0 ~ 40 、 5 ~ 85%	10 ~ 40 、 20 ~ 85%